深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十次会议于2023年3月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名, 实际出席监事3名,其中监事丁炜鉴以通讯方式参会。本次会议由公司监事会主 席陈德钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为:本次增资是基于公司拓展半导体封装设备业务的发展需要,相 关产业未来的市场前景广阔,本次增资有利于公司整合各方资源,拓展新业务, 进而可能为公司带来良好的效益。本次增资后矽谷半导体成为公司控股子公司, 纳入公司合并报表范围。本次增资金额较小,投资风险可控,不会对公司的正常 经营产生重大不利影响,亦不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于对参股公司增资暨关联交易的自愿性披露公告》(公告编号: 2023-028)。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司 监事会 2023年3月30日